

بررسی عددی یک سیستم سرمایش مغناطیسی با بستر متخلخل، و مقایسه‌ی عملکرد آن با بستر مشبك ساده

علیرضا تیمورتاش (استادیار)
سید محمد سیحان نبوی (دانشجوی کارشناسی ارشد)
دانشکده‌ی هندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

معمولاً سرمایش مغناطیسی براساس تغییر انترپی، بهوسیله‌ی اثر یک میدان مغناطیسی بر یک ماده‌ی پارامغناطیسی یا مغناطیسی تولید می‌شود. در این نوشتار یک مدل فیزیکی برای بستری از یک سیستم سرمایش مغناطیسی فعال ارائه شده است. بستر مورد اشاره جامدی متخلخل است که سیال انتقال حرارت درون آن جاری است و برای ساده‌سازی، دو محیط جامد و سیال به صورت دولاپی مجذب هم جوار مدل سازی شده‌اند؛ معادلات حاکم نیز به صورت یک بعدی تدوین شده که شامل دو معادله‌ی انرژی به هم وابسته‌اند. برای حل معادلات حاصل از انفال، روش تکرار به خدمت گرفته شده و توزیع دما در هر محیط طی یک دوره از چرخه حاصل شده است. سایر پارامترهای سیستم مثل بار سرمایشی و ضریب عملکرد پیش‌بینی و نتایج حاصل از محاسبات در حد امکان با اطلاعات تجربی و محاسباتی موجود مقایسه شده‌اند. ضمناً به منظور مقایسه‌ی عملکرد بستر تبرید متخلخل با بستر مشبك ساده‌ی که دارای ابعاد هندسی و درصدی فضای خالی یکسان می‌باشد، از مدل عددی تدوین شده استفاده و نتایج گزارش شده‌اند.

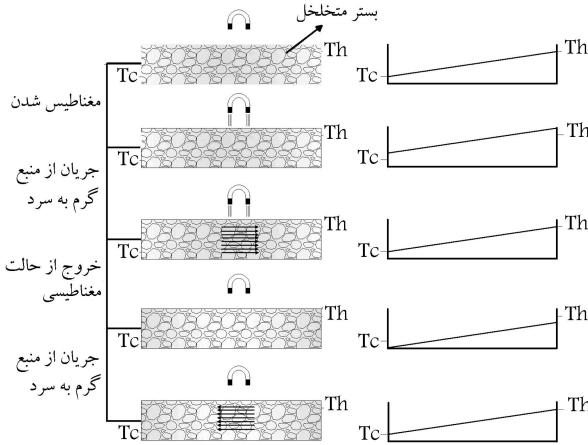
teymourtash@um.ac.ir
sobhan_nabavi@yahoo.com

وازگان کلیدی: سرمایش مغناطیسی، میدان مغناطیسی، بستر متخلخل، توزیع دما،
ضریب عملکرد.

۱. مقدمه

ترمودینامیکی چرخه‌ها هستند، کمبود مدل‌های کاربردی که جزئیات عملکردی را در سرمایشی عملی مانند محاسبات بار سرمایی، ضریب عملکرد، و انتخاب سیال مناسب در نظر بگیرد، احساس می‌شود. در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ مدل‌های عددی در این نوع زمان (غیرپریودیک) برای شبیه‌سازی فرایند سرمایش مغناطیسی ارائه شد.^[۸-۵] همچنین در سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۶ مدلی یک بعدی و وابسته به زمان ارائه شد که فقط سیال عامل انتقال حرارت را مد نظر قرار می‌دهد.^[۹-۱۰] انگلبرشت برای بسترها مغناطیسی چندلایه‌ی متشکل از آلیاژهای مختلف با خاصیت گرامغناطیسی مناسب، در تمام محدوده‌ی دمایی حاکم بر بستر حل عددی یک بعدی ارائه کرده است.^[۱۱] در نهایت پرسن در سال ۲۰۰۷ یک مدل دو بعدی برای AMRR که بستر تبرید را متشکل از لایه‌های تحت ماده‌ی مغناطیسی و سیال عامل انتقال حرارت (مدل صفحه‌بی) در نظر گرفته معرفی کرده است.^[۱۲] در تحقیق حاضر بستر تبرید مغناطیسی مورد نظر متخلخل است و از کرات ریز جسبیده تشکیل شده و شامل گذرگاه‌های کوچک زیادی است که به سیال عامل انتقال حرارت امکان جاری شدن می‌دهد. در این راستا بر مبنای تعاریف و فرضیاتی ویژه — از قبیل چگالی سطح و سطح مقطع معادل — قسمت جامد و سیال عامل مجزا شده و ضمن درنظر گرفتن خواص ترمودینامیکی مورد استفاده به صورت تابعی

امروزه بحران انرژی و آلودگی محیط زیست به مشکلی جدی بدل شده است، و آدمی در جستجوی سیستم‌هایی با بهره‌وری بالا و پاک است تا بتواند از انرژی استفاده‌ی بهینه کند. سیستم‌های سرمایش مغناطیسی فتاوری جدیدی است که موقیت‌های اخیر در این نوع سرمایش، بهخصوص در کاربرد سرمایش خانگی، به شدت منتج از پیشرفت طرح «سرمایش تجدیدشونده‌ی مغناطیسی فعال (AMRR)» است. از زمان شروع به کارگیری این‌گونه سیستم‌ها، نیل به بازده رقابتی در سرمایش خانگی ممکن، و درنتیجه تولید تجاری مقدور شده است. تحقیقات در این زمینه از سال ۱۹۳۳ شروع شده^[۱] و همچنان به پیش می‌رود. در سال ۱۹۷۶ یک چرخی سرمایش مغناطیسی فعال آزمایش شد.^[۲] در سال ۱۹۸۶ اولین سیستم موافق برای AMRR طراحی و ایجاد شد.^[۳] در این میان طرح‌های مختلف هم به صورت پژوهشی و هم در عرصه‌ی صنعت ساخته شدند؛ یکی از آخرین طرح‌های عملی در سال ۲۰۰۶ با عنوان AMRR چرخان ارائه شد.^[۴] اصولاً قبل از ساخت هر سیستمی، از جمله AMRR، پیش‌بینی عملکرد آن بسیار مطلوب است. اگرچه بیشتر کارهای انجام شده درخصوص تحلیل AMRR در زمینه‌های متالورژیکی و



شکل ۱. نمایش طرح وارهی چرخه‌ی سرمایش مغناطیسی فعال.

اشنازیدر در سال ۲۰۰۵ مقاله‌یی در زمینه‌ی بررسی و مرور خواص مواد مغناطیسی ارائه کرده است.^[۱۲] چرخه‌های مختلف سرمایش ناشی از خاصیت گرمامغناطیسی را می‌توان در نظر گرفت که آن تروپی را از منبعی با دمای پائین به منبعی در دمای بالا برآور کار منتقل می‌کنند. نوعی از سرمایش مغناطیسی، سرمایش مغناطیسی فعال است که در این سیستم بستر متخلخل از یک ماده مغناطیسی در معرض جریان سیال عامل انتقال حرارت و میدان مغناطیسی متغیر با زمان قرار می‌گیرد.

چرخه‌ی مورد نظر چهار فرایند اصلی دارد که با فرایند مغناطیسی شدن شروع شده و باعث افزایش دمای بستر می‌شود. فرایند دوم جریان سیال انتقال حرارت از دمای بستر به درون بستر است که طی آن سیال عامل انرژی گرمایی بستر را می‌گیرد و منبع سرد به درون بستر است که درون بستر را به حالت اولیه بازمی‌گرداند. فرایند سوم خروج از حالت مغناطیسی است که در این فرایند پروفیل دما پایین تر از حالت اولیه قرار می‌گیرد. در نهایت جریان سیال عامل از منبع گرم، با سرمایبی ایجاد شده از بستر را جذب می‌کند و توزیع دمای آن را به حالت ابتدایی چرخه بازمی‌گرداند. طرح وارهی تغییرات پروفیل دما در شکل ۱ نشان داده شده است.

۳. مدل فیزیکی

مدل فیزیکی شامل چرخی است که تعدادی بستر متخلخل از ماده گرمامغناطیسی روی آن تعییش شده است. این بسترهای به ترتیب از میدان مغناطیسی عبور می‌کنند. در تحقیق حاضر هریک از بسترهای مذکور به صورت یک بعدی شبیه‌سازی شده است. هندسه‌ی بستر به عنوان یک جسم متخلخل شامل گذرگاه‌های کوچک زیاد است که به سیال عامل امکان جاری شدن در تماس گرمایی و انتقال حرارت با ماده بستر را می‌دهد. هندسه‌ی بستر با متخلخل (ε) یعنی درصد حجم فضای خالی به پر بستر، و نیز چگالی سطح (a_s) مشخص می‌شود. چگالی سطح برای اصلاح سطح انتقال حرارت درون بستر به کار می‌رود؛ بدین ترتیب که حاصل ضرب آن در حجم المان بستر، سطح انتقال حرارت واقعی را نشان می‌دهد. در این تحقیق بسترهای متخلخل از کره‌های به هم فشرده فرض شده‌اند، و بنابراین چگالی سطح به صورت تابعی از قطر هیدرولیکی کره‌ها قابل تعریف است. لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر، مدل فیزیکی متخلخل به یک مدل لایه‌یی مجرزاً تبدیل شده است (شکل ۲)، به طوری که همان سطوح مشخصه را دارند.

مطابق شکل ۲ وقتی دبی سیال مثبت باشد جریان در جهت مثبت محور

از دما، پارامترهای مهم سیستم — مانند توزیع دوره‌یی دما در بستر، تغییرات ضریب عملکرد و ظرفیت تبرید بر حسب دبی سیال عامل — از طریق حل عددی یک بعدی حاصل و مورد بحث و نتیجه‌گیری قرار گرفته‌اند. ضمناً نتایج حاصل از مدل تهیه شده برای یک بستر تبرید غیرمتخلخل (مشبک ساده) و یک بستر تبرید متخلخل با ابعاد هندسی و درصد فضای خالی یکسان مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

۲. معرفی چرخه‌ی سرمایش مغناطیسی فعال

اصولاً خواص ترمودینامیکی و مغناطیسی بعضی از مواد در گستره‌هایی از دما به هم وابسته‌اند و درنتیجه استفاده از آنها در سیستم‌های تبدیل انرژی امکان پذیر می‌شود. انرژی داخلی یک ماده ترمودینامیکی به علت کار و انتقال حرارت تغییر می‌کند به طوری که:

$$dU = T.dS - PdV \quad (1)$$

عبارت اول معادله‌ی فوق به انتقال حرارت و عبارت دوم به کار اشاره دارد. دما و آن تروپی در ترمودینامیک یک زوج وابسته را تشکیل می‌دهند که مبنی انتقال حرارت‌اند. فشار و حجم نیز زوج دیگری هستند که کار را تداعی می‌کنند. چنانچه از تلفات هیسترزیس صرف‌نظر کنیم امکان تعریف زوجی مشابه در مغناطیسی برای تعریف کار مغناطیسی وجود دارد؛ اگر H ، μ میدان اعمالی و M گشتاور مغناطیسی باشند، آنگاه:^[۱۳]

$$dU = T.dS + \mu_0 H.d(M) \quad (2)$$

معادله‌ی ۲ این واقعیت را آشکار می‌سازد که میدان مغناطیسی مشابه فشار و گشتاور مغناطیسی مشابه حجم در معادله‌ی ۱ اینقایق نتش می‌کنند. به طور فیزیکی افزایش میدان اعمالی منجر به هم راستایی دوقطبی‌های مغناطیسی می‌شود که خود باعث افزایش حالت مغناطیسی می‌شود. فرایند هم راستایی نیاز به کار دارد و آن تروپی را کاهش می‌دهد. به طور مشابه در یک ماده ای قابل تراکم، افزایش فشار موجب کاهش فضای بین مولکول‌ها می‌شود و کاهش حجم به کار احتیاج داشته و از این طریق آن تروپی کاهش می‌یابد.

با استفاده از مقایسه‌ی فوق، امکان به کارگری نتایج آشنای ترمودینامیکی و مشخصات مورد استفاده در یک ماده ای قابل تراکم برای یک ماده مغناطیسی نیز ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، روابطی مانند روابط ماکسول که بیان‌گر ارتباط بین مشتقات جزئی خواص اند، و نیز رابطه‌یی مانند معادله‌ی حالت که بیان‌گر مغناطیسی‌شدنگی بر حسب دما و میدان است، به دست می‌آید. در این راستا نمودار T-S در هر ماده مغناطیسی شامل خطوط میدان مغناطیسی ثابت به جای فشار ثابت است. این نمودار مشابه هر نمودار T-S دیگری است که برای موادی مثل هوا یا هر سیال قابل تراکم دیگری ارائه شده است.

اساس سرمایش مغناطیسی افزایش یا کاهش دمای یک ماده مغناطیسی است که برای تغییر میدان مغناطیسی اعمال شده ایجاد می‌شود؛ این پدیده اثر گرمامغناطیسی (MCE)^۲ نامیده می‌شود. این اثر به دمای اولیه ماده بستگی دارد و فقط در یک مگستره‌ی محدود بیشترین مقدار آن رخ می‌دهد. دمایی که در آن بیشترین اثر گرمامغناطیسی حاصل می‌شود «دمای کوری ماده» نام گرفته است. سرمایش مغناطیسی یک فناوری جایگزین است که در صورت بهینه‌سازی خاصیت گرمامغناطیسی مواد می‌تواند با سیستم‌های تبرید تراکمی قابل رقابت باشد.

که در آن α_* و f_* بحسب تخلخل و به صورت رابطه‌ی ۷ تعریف شده‌اند:

$$(7)$$

$$\begin{aligned} f_* &= 0,8 + 0,1\varepsilon \\ \log \alpha_* &= -4,898\varepsilon \quad 0 \leq \varepsilon \leq 0,0827 \\ \log \alpha_* &= -0,405 - 3,154(\varepsilon - 0,0827) \quad 0,0827 \leq \varepsilon \leq 0,298 \\ \log \alpha_* &= -1,084 - 6,778(\varepsilon - 0,298) \quad 0,298 \leq \varepsilon \leq 0,580 \end{aligned}$$

همچنین برای ضریب D_* رابطه‌ی ۸ پیشنهاد شده است:^[۱۷]

$$(8)$$

$$D_* = 2/4\varepsilon Pe_f \quad Pe_f \geq 1$$

ماده‌ی گرم‌مغناطیسی مورد استفاده در این تحقیق آلیاز گادولینیوم - اربیوم (Gd_{۰,۴۶}-Er_{۰,۵۴}) با ضریب هدایت $W/m^{\circ}K = 10$ است. این ضریب در سال ۲۰۰۴ اندازه‌گیری شده است.^[۱۹]

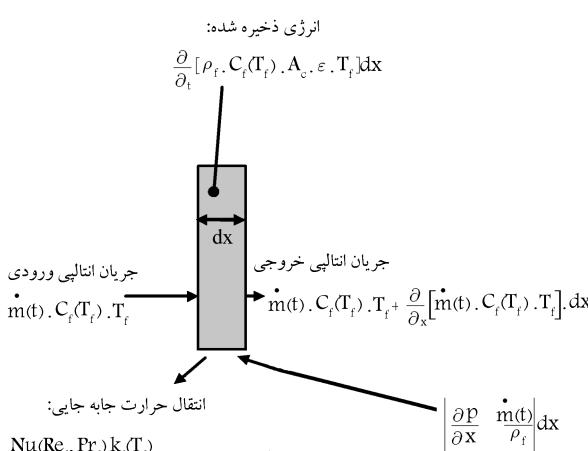
۴. معادلات حاکم و شرایط مرزی

توزیع دمای بستر، $T_r(x, t)$ ، و توزیع دمای سیال عامل، $T_f(x, t)$ ، خروجی نهایی مدل تدوین شده در یک چرخه‌ی پایدارند. با توجه به توزیع دما و نزد جریان جرمی می‌توان بار سرمایی و قدرت مغناطیسی مورد نظر را تعیین کرد. تغییرات دما با حل یک دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی بهم وابسته که از نوشتان قانون اول روی بستر جامد و سیال عامل منتج شده، به دست می‌آید. شکل ۳ یک قسمت دیفرانسیلی از سیال عامل را به همراه عبارت‌های انرژی مرتبط با آن نشان می‌دهد. معادله‌ی تبادل انرژی برای سیال بعد از ساده‌سازی به رابطه‌ی ۹ بدل می‌شود:

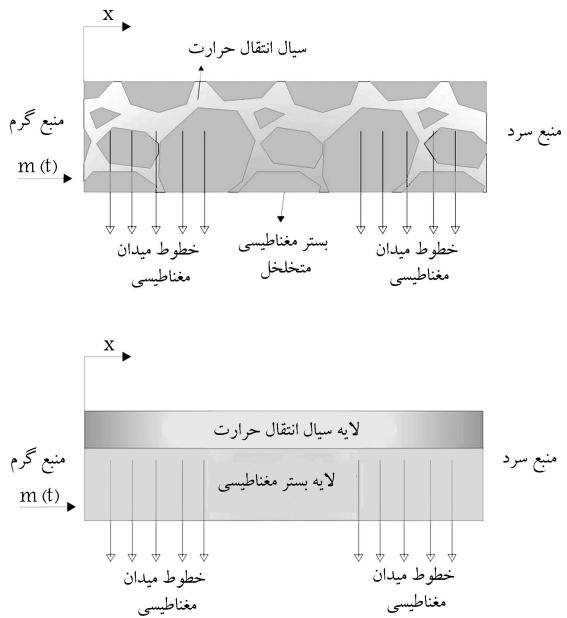
$$(9)$$

$$\dot{m}(t) \frac{\partial}{\partial x} [c_f(T_f)T_f] + \frac{Nu_f(Re_f, Pr_f)k_f(T_f)}{d_h} a_s A_c (T_f - T_r) + \rho_f A_c \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} [c_f(T_f)T_f] = \left| \frac{\partial p}{\partial x} \right| \dot{m}(t)$$

در معادله‌ی ۹ قطر هیدرولیکی بستر متخالخل مشکل از ذرات کربوی بهم چسبیده و معادل $2,000 \cdot 10^{-6}$ متر است. جمله‌ی سوم در معادله‌ی ۹ نشان‌گر انرژی



شکل ۳. المان دیفرانسیلی از سیال عامل در بستر به همراه عبارت‌های انرژی مرتبط با آن.



شکل ۲. طرح‌واره‌ی مدل فیزیکی واقعی و مدل فیزیکی یک‌بعدی فرضی.

xهاست، پس جریان از انتهای گرم بستر وارد می‌شود اما وقتی دبی سیال منفی است سیال از انتهای سرد وارد می‌شود. دمای جریان از منابع گرم و سرد به ترتیب T_C یا T_H تلقی شده است.

خاصیت مورد نیاز سیال در معادلات ارائه شده عبارت است از چکالی، ظرفیت گرمایی، گران‌روی و ضریب هدایت حرارتی می‌باشد، که در مدل عددی این خواص تابع دما در نظر گرفته شده‌اند. ضریب اصطکاک به عنوان تابعی از عدد رینولدز سیال عامل و تخلخل بستر بیان شده است:^[۱۵]

$$(3)$$

$$f = 300 \left(\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right)^r + 2,75 \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon^r}$$

عدد ناسلت انتقال حرارت تابعی از رینولدز محلی و عدد پلانتل سیال است:^[۱۶]

$$(4)$$

$$Nu_f = 2 + 1,8 Re_f^{0.8} Pr_f^{0.34}$$

باید توجه داشت که هدایت محوری در سیال عامل، به صورت اعمال یک ضریب هدایت مؤثر در معادله‌ی انرژی حاکم بر بخش جامد لحاظ شده است. ضریب هدایت مؤثر چنین بیان شده است:^[۱۷]

$$(5)$$

$$k_{eff} = k_{static} + k_f D_*$$

که در آن D_* ضریب بی‌بعد پراکندگی و تابعی از عدد پکلت سیال است. ضریب k_{static} هدایت سیال و هدایت مؤثر بستر در زمانی است که هیچ‌گونه جریانی وجود ندارد. برای هدایت استاتیک در یک محیط متخالخل با $0,58 < \varepsilon < 0,8$ رابطه‌ی ۶ بیان شده است:^[۱۸]

$$(6)$$

$$k_{static} = k_f \left[\frac{(1-\alpha_*) \frac{f_* \cdot \varepsilon + k_f/k_r \cdot (1-f_* \cdot \varepsilon)}{1-\varepsilon(1-f_*) + k_f/k_r \cdot \varepsilon(1-f_*)} + }{\alpha_* \frac{(k_f/k_r)^r (-\varepsilon) + (1+\varepsilon)k_f/k_r}{(2+\varepsilon)k_f/k_r + 1 - \varepsilon}} \right]$$

عبارت انرژی ذخیره شده (جمله‌ی سوم از معادله‌ی ۹)، چنان که در بالا اشاره شد به معادله‌ی ۱۳ افزوده شده است.^[۲۰]

$$\frac{Nu_f(Re_f, Pr_f)k_f(T_f)}{d_h} a_s A_c (T_f - T_r) + k_{eff} A_c \frac{\partial^r T_r}{\partial x^r} = \\ \rho_r A_c (1 - \varepsilon) \left[\frac{\partial u_r}{\partial t} - \mu_* H \frac{\partial (v_r M)}{\partial t} \right] + \rho_f A_c \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} [c_f(T_r) T_r] \quad (14)$$

جمله‌ی اول در سمت راست معادله‌ی ۱۴ طبق رابطه‌ی ۲ حاصل جمع تغییرات دیفرانسیلی انرژی داخلی و انتقال کار مغناطیسی است که با تغییر آنتروپی متناسب است. بنابراین معادله‌ی ۱۴ را می‌توان چنین نوشت:

$$\frac{Nu_f(Re_f, Pr_f)k_f(T_f)}{d_h} a_s A_c (T_f - T_r) + k_{eff} A_c \frac{\partial^r T_r}{\partial x^r} = \\ \rho_r A_c (1 - \varepsilon) \frac{\partial s_r}{\partial t} + \rho_f A_c \varepsilon c_f(T_r) \frac{\partial T_r}{\partial t} \quad (15)$$

تغییرات آنتروپی بستر شامل تغییرات ناشی از دما و نیز تغییرات ناشی از میدان مغناطیسی است و بدین ترتیب معادله‌ی انرژی حاکم بر بستر به صورت رابطه‌ی ۱۶ درمی‌آید:

$$\frac{Nu_f(Re_f, Pr_f)k_f(T_f)}{d_h} a_s A_c (T_f - T_r) + k_{eff} A_c \frac{\partial^r T_r}{\partial x^r} = \\ \rho_r A_c (1 - \varepsilon) \frac{\partial s_r}{\partial \mu_* H} \cdot \frac{\partial \mu_* H}{\partial t} + \\ A_c [\rho_f \varepsilon c_f(T_r) + (1 - \varepsilon) \rho_r c_{\mu_* H}] \frac{\partial T_r}{\partial t} \quad (16)$$

به عنوان شرایط مرزی، دمای سیال ورودی با دمای منبع گرمایی برابر در نظر گرفته شده است:

$$T_f(\infty, t) = T_H, \quad T_f(l, t) = T_C \quad (17)$$

بستر یک چرخه‌ی بسته را طی می‌کند که درنتیجه شرط زیر نیز الزامی است:

$$T_r(x, t = \infty) = T_r(x, t = \tau) \quad (18)$$

۵. الگوریتم حل عددی

معادلات انضالی ناشی از تعادل انرژی تشکیل‌دهنده‌ی یک دستگاه معادلات دیفرانسیلی برای سیال عامل و بستر جامد هستند. شبکه‌های محاسباتی برای سیال عامل و نیز بستر جامد در شکل‌های ۵ و ۶ مشاهده می‌شوند. جایه‌جایی نقاط شبکه به منظور ارضاء حسن فیزیکی به دلیل تأخیر در تبادل گرما بین سیال و قسمت جامد منظور شده است. در حل عددی اتخاذ شده با توجه به توزیع اولیه دما که خطی فرض شده، معادله‌ی بخش سیال بسته به سوی جریان به منظور یافتن دمای نقاط گرهی سیال $T_{f(i)}$ برای زمان $(i + j)$ از الگوریتم توماس (سه‌قطری) حل می‌شود.

لازم به ذکر است که دمای گرهی مربوط به قسمت جامد که در این معادلات ظاهر شده‌اند از مقادیر زمان قبلی (j) به کار گرفته می‌شوند. در حل معادلات بخش جامد نیز از مقادیر دمای بخش سیال که اینک محاسبه و به روز شده‌اند، استفاده می‌شود. بدین ترتیب دمای نقاط گرهی قسمت جامد با الگوریتم توماس برای زمان

ذخیره شده‌ی سیال است. ضمن ترکیب این جمله با ظرفیت گرمایی بستر، معادلات حاکم آسان‌تر شده و حل عددی پایدار می‌شود. بنابراین جمله‌ی مذکور از معادله‌ی انرژی سیال حذف و به معادله‌ی انرژی بستر افزوده شده است. البته روش مناسبی برای تصحیح این تقریب تحت عنوان «مدل ظرفیت حرارتی فشرده» ارائه شده است.^[۲۰] به طوری که ضریب انتقال حرارت جایه‌جایی سیال حاصل از روابط فوق در یک ضریب تجزیی پیشنهادی ضرب و اصلاح می‌شود؛ این ضریب تجزیی تابعی از نسبت ظرفیت گرمایی دو محیط مادی جامد و سیال عامل است، به طوری که:

$$correction\ factor = (1 + 1,7640 R + 1,0064 R^2)$$

$$R = \frac{\rho_f c_f \varepsilon}{\rho_r c_r (1 - \varepsilon)} \quad (19)$$

با بسط مشتقات معادله‌ی ۹ و جایگزینی ضریب اصطکاک برای گردایان فشار معادله‌ی ۱۱ به دست می‌آید:

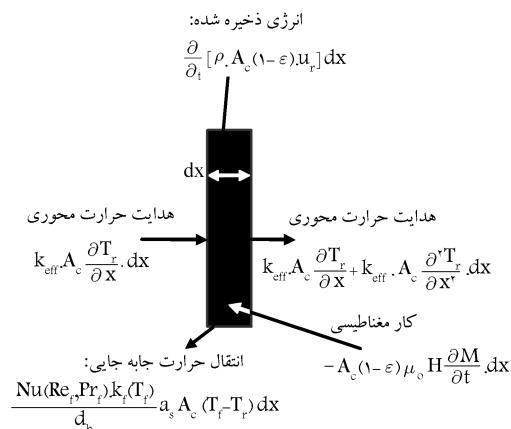
$$\dot{m}(t) \left[c_f(T_f) + T_f \frac{\partial c_f(T_f)}{\partial x} \right] \frac{\partial T_f}{\partial x} + \\ \frac{Nu_f(Re_f, Pr_f)k_f(T_f)}{d_h} a_s A_c (T_f - T_r) = \left| \frac{f_f(Re_f) \dot{m}(t)}{2 \rho_f^r A_c^r d_h} \right| \quad (20)$$

حاصل ضرب دما در مشتق جزئی ظرفیت گرمایی نسبت به دما در جمله‌ی اول خیلی کم‌تر از ظرفیت گرمایی برای هر نوع سیال عاملی است و درنتیجه، معادله‌ی ۱۱ در قالب معادله‌ی ۱۲ ساده‌تر می‌شود:

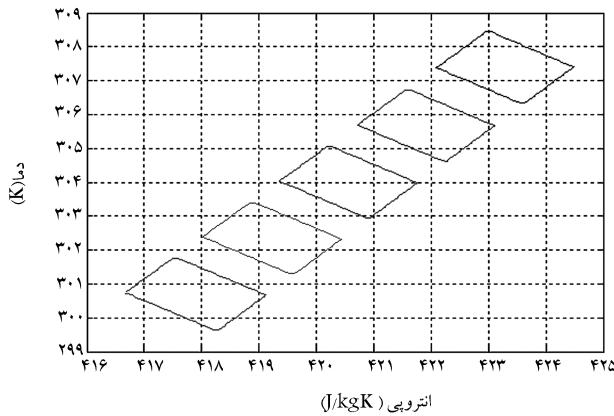
$$\dot{m}(t) c_f(T_f) \frac{\partial T_f}{\partial x} + \\ \frac{Nu_f(Re_f, Pr_f)k_f(T_f)}{d_h} a_s A_c (T_f - T_r) = \left| \frac{f_f(Re_f) \dot{m}(t)}{2 \rho_f^r A_c^r d_h} \right| \quad (21)$$

شکل ۴ به یک قسمت دیفرانسیلی از ماده‌ی بستر مغناطیسی با انرژی‌های مرتبط اشاره می‌کند. موازنی انرژی به دست آمده از شکل ۴ چنین است:

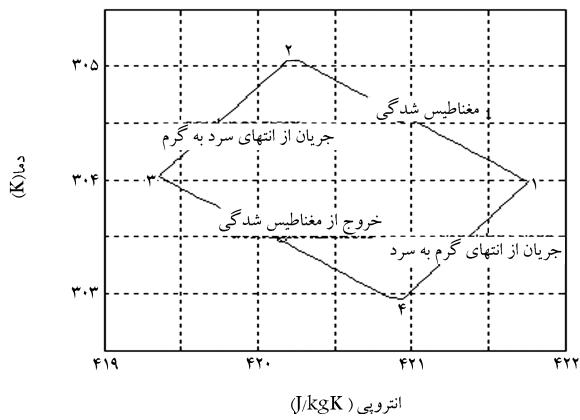
$$\frac{Nu_f(Re_f, Pr_f)k_f(T_f)}{d_h} a_s A_c (T_f - T_r) + \\ A_c (1 - \varepsilon) \mu_* H \frac{\partial M}{\partial t} + k_{eff} A_c \frac{\partial^r T_r}{\partial x^r} = \rho_r A_c (1 - \varepsilon) \frac{\partial u_r}{\partial t} \quad (22)$$



شکل ۴. یک المان دیفرانسیلی از ماده‌ی بستر جامد مغناطیسی به همراه عبارت‌های انرژی مرتبط با آن.



شکل ۷. نمودار دما - آنتروپی برای نقاط مختلف در طول بستر.



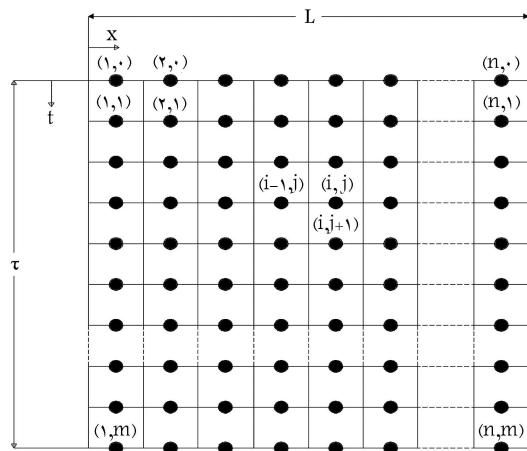
شکل ۸. نمودار دما - آنتروپی برای نقطه‌یی دلخواه در میانه بستر.

فرایند ۱-۲ فرایند مغناطیس شدگی است و این نکته قابل توجه است که فرایندهای مغناطیس شدگی بستر و خروج از مغناطیس شدگی آن (فرایندهای ۱-۲ و ۳-۴)، منجر به تغییر آنتروپی می‌شود. با این که این دو فرایند بازگشت پذیر فرض شده‌اند، کاهش یا افزایش آنتروپی در فرایندهای مذکور مشاهده می‌شود. این مسئله با این واقعیت مرتبط است که بین ماده‌ی مغناطیس و سیال سردر بر انتقال حرارتی وجود دارد. مسلماً افزایش دمای خود بستر نیز ناشی از افزایش میدان مغناطیسی است (خاصیت گرما مغناطیسی). در فرایند ۲-۳ جربان از انتهای سرد به گرم برای دفع گرم برقار می‌شود. فرایند ۳-۴ عکس فرایند ۱-۲، یعنی خروج از حالت مغناطیسی است. در فرایند ۱-۴ جربان از انتهای گرم به سرد برقار شده که در این مرحله بار سرمایی ایجاد می‌شود.

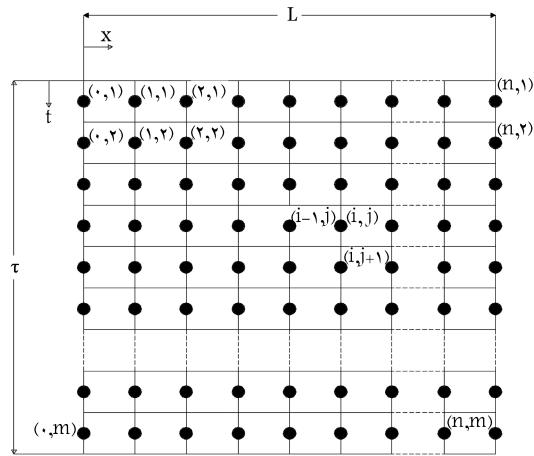
۶. مقایسه‌ی نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی و بررسی صحت آنها

در این بخش جربان سیال عامل درون بستر تبرید در حالت تجربی (آزمایشگاهی) با نتایج حاصل از مدل تدوین شده مقایسه می‌شود. از آنجاکه در نتایج آزمایشگاهی موجود میدان مغناطیسی وجود ندارد، با صفر کردن پارامترهای مربوط به میدان مغناطیسی در مدل به کار گرفت. همان‌طور که در شکل‌های ۷ و ۸ نشان داده شده، نمودار مذکور باید در یک مدل سازگار طی یک چرخه به صورت بسته باشد. به عبارت دیگر باید مفهوم چرخه‌یی بودن فرایند هنگام مشاهده نمودار استنباط شود.

نتایج تجربی پیشین^[۱۰] و نیز نتایج محاسباتی جدید در جدول ۱ و شکل ۹ خلاصه شده‌اند. با توجه به شکل مذکور باید توجه داشت که یک مدل ایده‌آل و کامل نتایج را روی خطی با شیب ۱ که از مبداء می‌گذرد، نشان می‌دهد.



شکل ۵. شبکه‌ی محاسباتی ماده‌ی مغناطیسی قسمت جامد بستر.



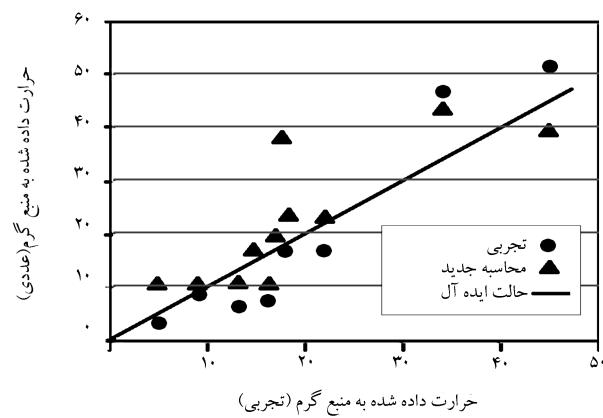
شکل ۶. شبکه‌ی محاسباتی سیال عامل انتقال حرارت.

(۱ + z) محاسبه می‌شوند. مقادیر حاصله به معادلات حاکم بر قسمت سیال بازگردانده می‌شود تا مقادیر T_f برای زمان ۱ + z اصلاح شود؛ این تکرار بین معادلات بخش سیال و جامد چندین بار صورت می‌گیرد تا تغییر چندانی در مقادیر دما در حوزه‌ی جامد و سیال مشاهده نشود. بهاین ترتیب با تکرار و جایگزینی دما بین معادلات قسمت جامد و سیال یک گام زمانی تکمیل و دمایا در زمان ۱ + z نهایی می‌شوند. بدین ترتیب گام زمانی بعدی به همین ترتیب تا کامل شدن چرخه زمانی پیش می‌رود. از این طریق می‌توان توزیع دما در طول بستر و در هر گام زمانی را به دست آورد.

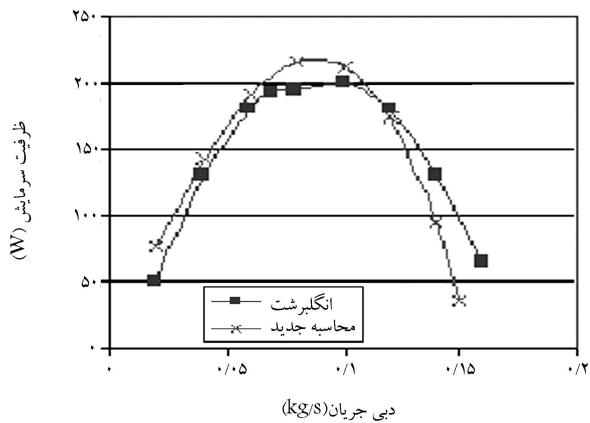
۶. بررسی شاخص‌های صحت حل

۶.۱. بررسی نمودار دما - آنتروپی

بررسی نمودار دما - آنتروپی برای ماده‌ی مغناطیسی در یک چرخه‌ی حالت پایدار در نقاط دلخواه و منتخب در طول بستر را می‌توان به عنوان راهکار اول برای بررسی اعتبار حل به کار گرفت. همان‌طور که در شکل‌های ۷ و ۸ نشان داده شده، نمودار مذکور باید در یک مدل سازگار طی یک چرخه به صورت بسته باشد. به عبارت دیگر باید مفهوم چرخه‌یی بودن فرایند هنگام مشاهده نمودار استنباط شود. نمودار T-S را می‌توان برای هر نقطه‌ی دلخواه از بستر رسم کرد. در شکل ۸



شکل ۹. نتایج مدل‌های ظرفیت فشرده و بهبودیافته بر حسب نتایج آزمایشگاهی.



شکل ۱۰. ظرفیت سرمایش بر حسب دبی سیال عامل ناشی از حل عددی انگلبرشت [۱۰] و حل عددی حاضر.

همان‌طور که انتظار می‌رود مدل تدوین شده مبتنی بر ظرفیت حرارتی فشرده (Q_h) را بیشتر از نتایج تجربی پیش‌بینی کرده است؛ این نکته حاکمی از اختیاط این مدل است و باعث پیش‌بینی ضریب عملکرد پائین‌تر از حد آزمایشگاهی می‌شود.

در جدول ۱، $Q_{h,exp}$ و $Q_{h,num}$ به ترتیب عبارت‌اند از مقادیر تجربی حرارت داده شده به منبع گرم، مقادیر عددی پیشین [۱۰] و نتایج عددی حاضر. ملاحظه می‌شود که مدل محاسباتی حاضر در نسبت‌های dwell (درصد زمانی از کل چرخه که جریان سیال عامل متوقف است) پائین‌تر و نیز های جریان بالاتر عملکرد را با دقت بهتری پیش‌بینی کرده است. در نسبت‌های dwell بالا و نیز های جریان خیلی پائین محاسبات موردنظر تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی ندارد؛ شاید علت این موضوع عدم قطعیت و نیاز به دقت بالا تحت شرایط حاکم بر روش‌های آزمایشگاهی باشد.

جدول ۱. خلاصه‌ی نتایج آزمایش و نتایج عددی متناظر با آن.

دبی جریان (kg/s)	دبی سیکل (s)	زمان توقف سیال (%)	T_c (K)	T_h (K)	$Q_{h,exp}$ (W)	$Q_{h,num1}$ (W)	$Q_{h,num2}$ (W)
۰,۰۰۸۸	۲,۰۲۷	۳۲,۵	۲۹۷,۲	۳۱۷,۱	۱۳,۱	۶,۴	۱۱,۲
۰,۰۱۷۹	۱,۰۲۴	۳۲,۸	۲۹۷,۴	۳۱۷,۲	۲۲,۰	۱۶,۹	۲۲,۸۲
۰,۰۳۵۲	۰,۵۲۲	۳۲,۸	۲۹۷,۳	۳۱۶,۹	۳۴,۳	۴۶,۹	۴۲,۳۳
۰,۰۰۹	۴,۰۳۶	۳۲,۴	۲۹۷,۶	۳۱۷,۴	۱۶,۲	۷,۳	۱۰,۶۱
۰,۰۱۷۷	۲,۰۴۹	۳۲,۱	۲۹۷,۵	۳۱۷,۷	۲۴,۸	۱۹,۷	۲۰,۳۲
۰,۰۳۵۲	۱,۰۲۶	۳۲,۷	۲۹۷,۴	۳۱۷,۲	۴۵,۰	۵۱,۵	۳۹,۸۱
۰,۰۰۸۸	۲,۰۲۸	۳۲,۵	۲۹۷,۱	۳۰۶,۸	۵,۱	۳,۱	۱۰,۵۸
۰,۰۱۷۶	۱,۰۲۴	۳۲,۷	۲۹۷,۱	۳۰۶,۸	۹,۱	۸,۳	۱۰,۹۱
۰,۰۳۴۲	۰,۵۲۳	۳۲,۸	۲۹۷,۱	۳۰۶,۸	۱۷,۷	۲۲,۲	۳۸,۳۵
۰,۰۱۸۲	۱,۰۲۴	۳۲,۸	۲۹۷,۲	۳۱۷,۳	۱۸,۴	۱۸,۰	۲۲,۵۷
۰,۰۱۴۷	۱,۰۲۵	۱۷,۳	۲۹۷,۲	۳۱۷,۲	۱۶,۸	۱۶,۵	۱۹,۷۲
۰,۰۱۳۰	۱,۰۲۴	۹,۳	۲۹۷,۲	۳۱۷,۱	۱۵,۰	۱۴,۸	۱۶,۵۶
۰,۰۱۷۶	۱,۰۲۴	۳۲,۷	۲۹۷,۳	۳۱۷,۲	۱۸,۳	۱۷,۰	۲۱,۸۷
۰,۰۱۴۳	۱,۰۲۵	۱۷,۳	۲۹۷,۲	۳۱۷,۳	۱۵,۸	۱۵,۹	۱۸,۷۶
۰,۰۱۳۱	۱,۰۲۴	۹,۲	۲۹۷,۲	۳۱۷,۱	۱۴,۹	۱۵,۲	۱۶,۹۳

جریان از منبع سرد به گرم فرستاده شده تا دوباره توزیع دما به حالت اولیه بازگردد (پروفیل ۳). در انتهای این فرایند سیال با دمای بیشتر از دمای بستر از آن خارج می‌شود. در فرایند سوم میدان مغناطیسی قطع شده و لذا دما کاهش می‌یابد و در حالتی کمتر از حالت اولیه قرار می‌گیرد (پروفیل ۴) و بالاخره در فرایند انتهایی (فرایند چهارم)، سیال با دمای بیشتر از پروفیل قبلی -- یعنی با دمای منبع گرم -- وارد بستر شده و با دمای کمتر از دمای منبع سرد از آن خارج می‌شود (پروفیل ۵). در این مرحله است که بار سرمایی مورد نظر ایجاد می‌شود.

۲.۷. ضریب عملکرد

روند تغییرات ضریب عملکرد در منحنی‌های شکل ۱۳ دیده می‌شود. می‌توان گفت که به طور عام با افزایش دبی سیال عامل ضریب عملکرد بستر کاهش می‌یابد. این ضریب از نسبت بار سرمایی به مجموع کار ورودی شامل کار مغناطیسی و کار پمپ به دست می‌آید:

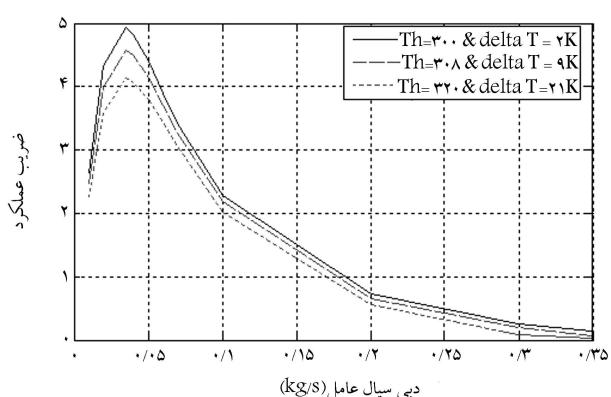
$$COP = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_{mag} + \dot{W}_{pump}} \quad (19)$$

کار پمپ توسط افت فشار سیال عامل ضمن عبور از بستر تبرید و با توجه به ضریب اصطکاک معرفی شده در رابطه‌ی ۳ برای محیط متخالخل که تابع عدد رینولدز، ضریب تخلخل و قطر هیدرولیکی بستر است، محاسبه و نیز کار مغناطیسی مطابق رابطه‌ی ۲۰ محاسبه می‌شود:

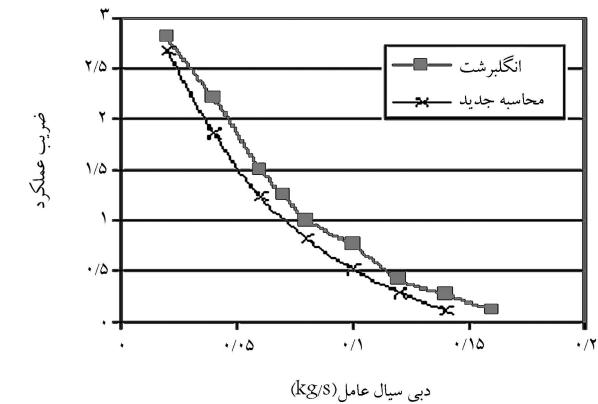
$$\text{Magnetic Work Transfer} = -A_c(1-\varepsilon)\mu_0 H \frac{\partial M}{\partial t} dx \quad (20)$$

رابطه‌ی ۲۰ در بالانس انرژی قسمت جامد (معادله‌ی ۱۳) درج شده است. در این عبارت A_c سطح مقطع بستر، ε ضریب تخلخل، H میدان مغناطیسی و M گشتاور مغناطیسی است. اما در مدل تدوین شده، کار مغناطیسی به استناد قانون اول ترمودینامیک و در نظر گرفتن کل بستر مغناطیسی به عنوان یک سیستم ترمودینامیکی در چرخه‌ی مطابق رابطه‌ی ۲۱ محاسبه شده است:

$$\begin{aligned} \dot{W}_{mag} &= \dot{Q}_{rejected} - \dot{Q}_{refrigeration} \\ \dot{Q}_{refrigeration} &= \dot{m} \cdot h_f(x=l) \\ \dot{Q}_{rejected} &= \dot{m} \cdot h_f(x=0) \end{aligned} \quad (21)$$



شکل ۱۳. وابستگی ضریب عملکرد به دبی جرمی سیال انتقال حرارت در دمای مختلف منبع گرم.



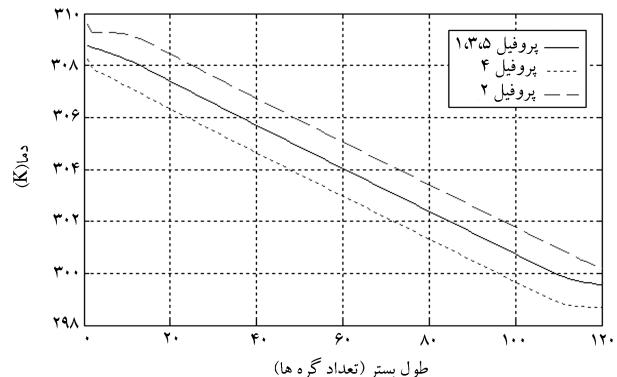
شکل ۱۱. ضریب عملکرد بر حسب دبی سیال عامل ناشی از حل عددی انگلبرشت [۱۰] و حل عددی حاضر.

۷. بررسی نتایج

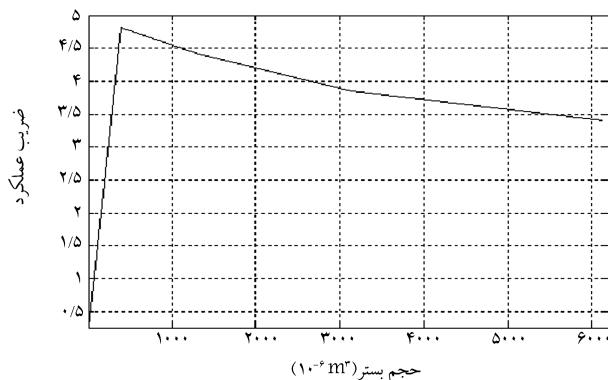
۱. پروفیل‌های دما

خرجی مدل توزیع دما در دو قسمت «سیال عامل انتقال حرارت» و «بستر جامد مغناطیسی» را شامل می‌شود که در زمان‌های متوالی مقدارشان به دست آمده و رسم شده‌اند. سایر خروجی‌ها مانند آتشوبی یا انتقال حرارت در هر مرحله از حل با استفاده از پروفیل‌های دما به دست می‌آیند. از عملکرد فیزیکی بستر چنین برمی‌آید که در هر لحظه پروفیل دما به دست می‌آید (که منبع گرم و سرد را به هم متصل می‌کند) در حال تغییر مکان به بالا یا پائین است. مشخصات ورودی‌های مدل عبارت است از: دبی جرمی آب به عنوان سیال عامل برابر با 50°C ، دمای منبع گرم 299.5°C ، طول بستر 0.1 m ، سطح مقطع 0.0005 m^2 و هستند.

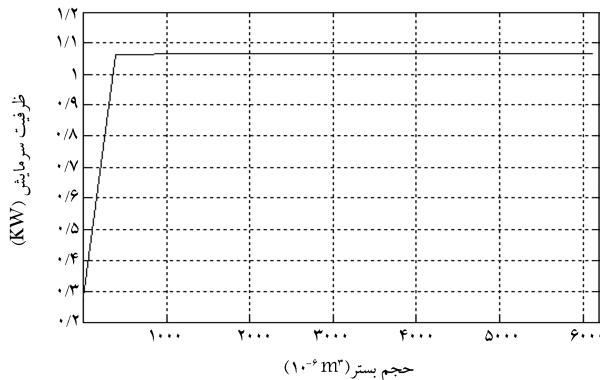
چنان‌که در شکل ۱۲ نامگذاری شده، در توزیع دمایی بستر جامد سه پروفیل میانی و دو پروفیل در بالا و پائین دیده می‌شوند. این پروفیل‌ها مربوط به زمان صفر و کسرهایی از زمان چرخه به صورت $1/4$, $1/2$, $3/4$ و 1 هستند. اگر چرخه از پروفیل شماره ۱ شروع شود، پس از اعمال میدان مغناطیسی -- که در این فرایند جریان سیال عامل در بستر متخالخل وجود ندارد -- و بر اثر خاصیت گرماگناطیسی در سرتاسر بستر جامد افزایش دما به وجود خواهد آمد (پروفیل ۲). در فرایند دوم



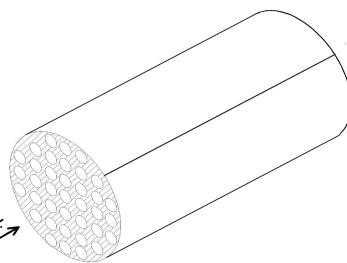
شکل ۱۲. پروفیل‌های میانی و انتهایی دما در بک چهارم‌های چرخه در طول 0.1 m متر و دمای منبع گرم 308.5°C درجه کلوین و دمای منبع سرد 299.5°C درجه کلوین (زمان چرخه 0.2 second).



شکل ۱۵. بررسی وابستگی ضریب عملکرد به حجم بستر در دبی مشخص.



شکل ۱۶. بررسی وابستگی ظرفیت سرمایش به حجم بستر در دبی مشخص.



شکل ۱۷. طرح وارهی بستر مشبک با مدل چندلوله‌یی.

است. به این منظور نتایج حاصل از مدل عددی تدوین شده در هر دومورد گزارش شده است. طرح وارهی بستر مشبک ساده در شکل ۱۷ مشاهده می‌شود. همان‌گونه که از طرح واره بستر مشبک برمی‌آید مسیر سیال عامل به صورت چند لوله‌یی منظور شده است. طول، قطر بستر و نیز ضریب تخلخل آن (نسبت فضای خالی بستر به کل فضا) با بستر متخالخل مورد مقایسه، یکسان انتخاب شده‌اند. در این مورد ضریب تخلخل از رابطه‌ی ۲۲ به دست می‌آید:

$$\varepsilon = n \left(\frac{d}{D} \right)^n \quad (22)$$

که در آن d بیان‌گر قطر مجاري معادل 5m و D قطر بستر معادل 0.25m و n تعداد مجاري است. با فرض $n=36$ تعداد مجاري 900 عدد به دست می‌آید. عدد ناسلت در این حالت به صورت رابطه‌ی ۲۳ مورد استفاده قرار گرفته

که در آن m بیان‌گر دبی سیال عامل است و آنتالپی با استفاده از گرمای ویژه سیال عامل و توزیع دمایی سیال به دست می‌آید. به طور کلی با افزایش دبی، میران تلفات در طول بستر زیاد می‌شود و در تیجه میران کار پمپ افزایش می‌باید که منجر به کاهش میران ضریب عملکرد می‌شود.

۳.۷. ظرفیت سرمایش

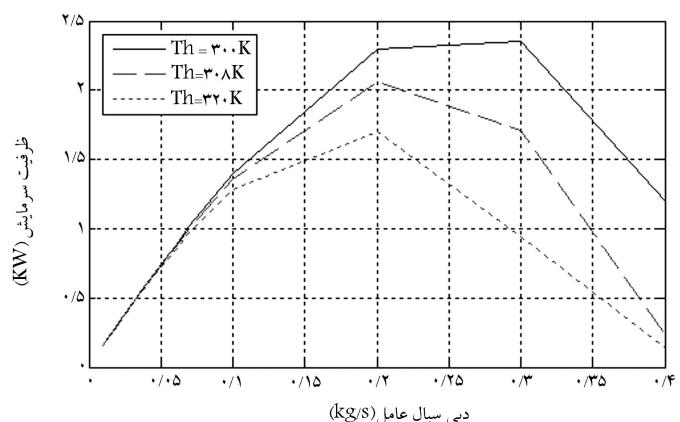
مطابق شکل ۱۴، تغییرات ظرفیت سرمایش بر حسب دبی سیال ابتدا روند صعودی دارد و پس از رسیدن به نقطه‌ی اوج روند نزولی را طی می‌کند. همان‌طور که در شکل ۱۳ مشاهده می‌شود به ازای هر دبی یک مقدار متناظر برای ضریب عملکرد وجود دارد. ولی برای هر ظرفیت سرمایش (با ترسیم یک خط افقی) او نقطه‌ی در منحنی ظرفیت سرمایش پیدا می‌شود که هر کدام متناظر با یک دبی جداگانه‌اند. با توجه به منحنی COP نقطه‌یی که دارای دبی کمتری است، ضریب عملکرد بیشتری دارد. اصطلاحاً در حالت دبی بیشتر بستر در حالت بیشینه بار است. از جمله مشخصات این حالت، ضمن ظرفیت سرمایش بالا، می‌توان به تلفات بالا نیز اشاره کرد.

۴. حجم بستر

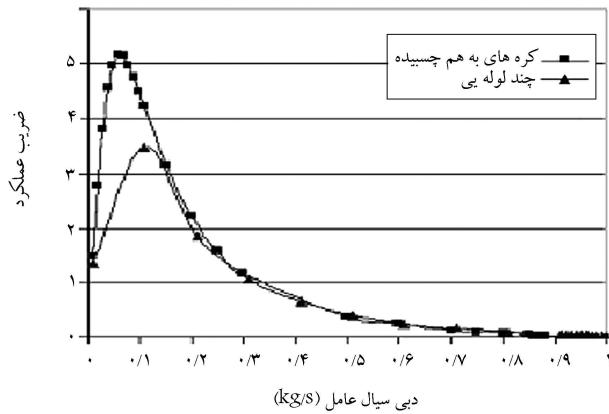
در شکل ۱۵ ضریب عملکرد بر حسب حجم بستر در صورت ثابت بودن سایر پارامترها نظیر دبی و دمای منابع گرم و سرد بررسی شده است. در شکل ۱۶ نیز ظرفیت سرمایش متناسب با تغییر حجم بستر رسم شده است. با این حال اگر فرض کنیم که COP در سیستم‌های تراکم بخار به طور متوسط در حدود ۲ تا ۳ باشد، در اینجا برای حجم‌های بالای بستر دست‌یابی به چنین ضریب‌های عملکردی امکان‌پذیر است؛ لذا حجم این‌گونه سیستم‌ها (بسترها) در تعیین و طراحی سیستم‌های سرمایش مغناطیسی نقش مهمی دارد.

۸. مقایسه‌ی عملکرد بستر سرمایش مغناطیسی متخالخل با بستر مشبک ساده

در این قسمت عملکرد بستر سرمایش مغناطیسی متخالخل با بستر مشبک ساده‌یی که ابعاد هندسی و ضریب تخلخل (درصد فضای خالی) یکسان دارند، مقایسه شده



شکل ۱۴. وابستگی ظرفیت سرمایش به دبی گرمی برای بستری با طول 1 m در دماهای مختلف منبع گرم.



شکل ۱۹. مقایسه‌ی ضریب عملکرد بستر متخلخل و بستر چندلوله‌یی (مشبك ساده).

۹. نتیجه‌گیری
سیستم‌های سرمایش مغناطیسی از پتانسیل جایگزینی برای سیستم‌های سرمایش تراکم بخار برخوردارند. با توجه به نداشتن اثرات محرک زیست‌محیطی، سیستم‌های سرمایش مغناطیسی از لحظه بوم شناسی نیز قابل رقابت با سایر سیستم‌های سرمایشی هستند. اولین خروجی مدل توزیع دما بود که با عملکرد فیزیکی چرخه هماهنگ بوده و نشان از صحبت حل دارد. سایر پارامترهای محاسبه شده از توزیع دما را می‌توان در طراحی یک سیستم سرمایشی مورد استفاده قرار داد. بنابراین ضریب کارایی بستر موردنظر و نیز ظرفیت سرمایشی آن را بر حسب حجم و دمی سیال عامل انتقال حرارت ارائه کردیم.

لازم به ذکر است که با توجه به وضعیت منحنی‌های ارائه شده در شکل‌های ۱۳ و ۱۴ می‌توان طراحی را بر مبنای ضریب عملکرد بیشینه یا ظرفیت سرمایش بیشینه انجام داد. در این میان ملاحظات اقتصادی نقش اساسی خواهند داشت، زیرا چنان که ملاحظه شد به علت شکل منحنی ظرفیت سرمایشی یک ظرفیت به خصوص دارای دو نقطه‌ی عملکردی با ضرایب عملکرد متفاوت بوده که هر کدام دارای شرایط خاص خود است.

نکته‌ی قابل توجه این است که بعد در ارزیابی این‌گونه سیستم‌ها نقش کلیدی دارد؛ زیرا همان‌طور که شرح آن آمد، برای رسیدن به ضریب عملکرد بالاتر باید حجم‌های بزرگ‌تری از بستر را در نظر گیریم، که به همان میزان مصرف مواد نیز افزایش می‌یابد. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط حاکم و رسم منحنی‌های مختلف نقطه‌ی عملکرد بیشینه یک سیستم سرمایش مغناطیسی قابل استنتاج است. در ادامه، عملکرد یک بستر متخلخل با یک بستر مشبك ساده که در آن مسیر سیال عامل به صورت چندلوله‌یی در نظر گرفته شده، مورد حل و مقایسه قرار گرفت. نظر به اختلاف رابطه‌ی ناسلت و افت فشار و نیز میزان سطح انتقال حرارت در دو مدل متخلخل و مشبك که ارائه شد، مشخصه‌ی عملکردی بستر متخلخل به طور قابل توجهی نسبت به مدل ساده با ابعاد و ضریب تخلخل یکسان برتری دارد.

فهرست علاوه‌ی

A_c : مساحت سطح مقطع بستر
 a_s : چگالی سطح
c: ظرفیت گرمایی

$$N_{uf} = 1,4 \left[\frac{Pe \cdot d}{L} \right]^{1/2} \left[\frac{\mu_b}{\mu_w} \right]^n$$

برای گرمایش

برای سرمایش

(۲۳)

با توجه به بیشینه دمی سیال عامل در این مقایسه (۱ kg/s) جریان آرام است و ضریب اصطکاک در مجاری برابر است با:

$$f = 64/Re \quad (24)$$

ضریب هدایت مؤثر شامل محیط بستر جامد و سیال عامل نیز مطابق رابطه‌ی ۲۵ و برمبنای مقاومت‌های حرارتی موازی به دست آمده است:

$$\begin{aligned} k_r A_1 + k_f A_2 &= k_{eff}(A_1 + A_2) \\ k_{eff} &= \frac{k_f A_2}{A_1 + A_2} + \frac{k_r A_1}{A_1 + A_2} \end{aligned} \quad (25)$$

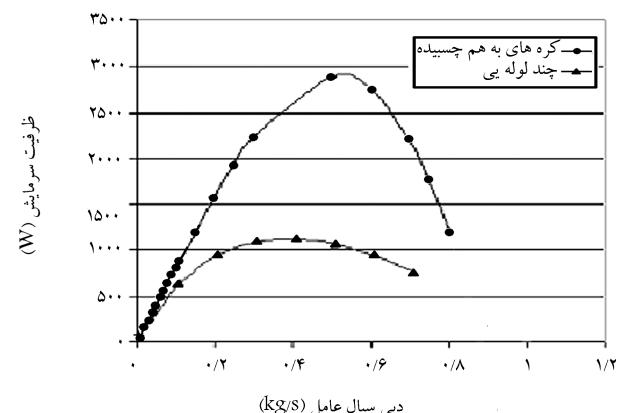
در روابط فوق A_1 سطح مقطع قسمت جامد و A_2 سطح کل مجاری سیال است. درنتیجه برای استفاده در روابط قبلی به کمک تعریف ضریب تخلخل خواهیم داشت:

$$k_{static} = k_f \cdot \varepsilon + k_r (1 - \varepsilon) \quad (26)$$

بر این اساس، ظرفیت سرمایش و ضریب عملکرد براي بستر متخلخل و بستر مشبك معادل محاسبه و به منظور مقایسه در شکل‌های ۱۸ و ۱۹ رسم شده‌اند. در جدول ۲ مشخصات هندسی مشترک شامل طول، قطر بستر، قطر ذرات تشکیل‌دهنده‌ی محیط متخلخل، زمان چرخه، دمای منابع گرم و سرد و همچنین میزان تخلخل برای دو مدل مورد نظر شامل مدل متخلخل و مدل غیر متخلخل چندلوله‌یی ارائه شده است:

جدول ۲. ورودی‌های مدل.

$d_{h_s} = ۰,۰۰۰۲$	$T_h = ۳۰۸K$	$T_c = ۲۹۹K$	$L = ۰,۱m$
$\tau = ۰,۲s$	تعداد بستر = ۶	$\varepsilon = ۰,۳۶$	$D = ۰,۰۲۵m$



شکل ۱۸. مقایسه‌ی ظرفیت سرمایش بستر متخلخل و بستر چندلوله‌یی (مشبك ساده).

Pr	: عدد پرانتل	D	: قطر بستره
r	: زیرنویس قسمت جامد بستره	D_s	: ضریب بی بعد پراکنده
Re	: عدد رینولدز	d	: قطر مجازی
S	: آنتروپی	d_h	: قطر هیدرولیکی
T	: دما	f	: زیرنویس قسمت سیال بستره
t	: زمان	f	: ضریب اصطکاک سیال
U	: انرژی داخلی	H	: شدت مغناطیسی
V	: حجم	h	: انتالپی
x	: موقعیت محوری	k	: ضریب هدایت حرارتی

علام یونانی	ع : تخلخل	M	: گشتاور دوقطبی مغناطیسی
	μ : ضریب نفوذپذیری خلا	m	: دمی جرمی
	ρ : چگالی	Nu	: عدد ناسلت
	τ : زمان چرخه	Pe	: عدد پکلت

پانوشت

- active magnetic regenerative refrigeration (AMRR)
- magneto caloric effect (MCE)
- disperse matrix
- over load

منابع

- Giauque, W.F. and MacDougall, D.P. "Attainment of temperatures below 1° absolute by demagnetization of $Gd_2(SO_4)_3$ ", *Phys. Rev.*, **43**, pp. 68-77 (1933).
- Brown, G.V. "Magnetic heat pumping near room temperature", *Journal of Applied Physics*, **47**, pp. 3637-3680 (1976).
- Green, G.; Palton, G.; Stevens, J. and Humphrey, J. "Reciprocating magnetic refrigerator", *Proceeding of the Fourth International Cryocooler Conference*, Easton MD, pp. 65-77 (1986).
- Zimm, C.B.; Sternberg, A.; Jastrab, A.G.; Boeder, A.M.; Lawton, L.M. and Chell, J., *Rotating Bed Magnetic Refrigeration Apparatus*, U.S. Patent Application, US 2002/0053209 AI (2002).
- Yan, Z. and Chen, J. "The characteristics of polytropic magnetic refrigeration cycles", *Journal of Applied Physics*, **70**(4), pp. 1911-1914, (1991).
- Zhang, L.; Sherif, S.A.; Veziroglu, T.N. and Sheffield, J.W. "Second law analysis of active magnetic regenerative hydrogen liquefiers", *Cryogenics*, **33**(7), pp. 667-674 (1993).
- Zhang, L.; Sherif, S.A.; DeGregoria, A.J.; Zimm, C.B. and Veziroglu, T.N. "Design optimization of a 0.1 ton/day active magnetic regenerative hydrogen liquefier", *Cryogenics*, **40**, pp. 269-278 (2000).
- He, J.; Chen, J. and Wu, C. "The influence of heat-transfer laws on the performance of a magnetic stirling refrigeration cycle", *Int. J. Ambient Energy*, **24**(2), pp. 75-82 (2003).
- Kirol, I.D. and Mills, J.I. "Numerical analysis of thermo-magnetic generators", *Journal of Applied Physics*, **56**(3), pp. 824-828 (1984).
- Engelbrecht, K., *A Numerical Model of an Active Magnetic Regenerator Refrigeration System*, M.S. Thesis, University of Wisconsin Madison, (2005).
- Engelbrecht, K.; Nellis, G.F. and Klein, S.A. "Predicting the performance of an active magnetic regenerator refrigerator used for space cooling and refrigeration", *Journal of Heating, Ventilation, Air-Conditioning and Refrigeration*, **12**, (4) pp.1060-1071 (2006).
- Petersen, T.F.; Pryds, N.; Smith, A.; Hattel, J. and Knudsen, H.J.H. "Two dimensional mathematical model of a reciprocating room-temperature active magnetic regenerator", *Accepted by International Journal of Refrigeration*, **31**, (3) pp.432-443 (2007).
- Holman, J.P., *Thermodynamics*, McGraw-Hill, Newyork (1988).
- Schneider, K.A.; Pecharsky, V.K. and Tsokol, A.O. "Recent developments in magnetocaloric materials", *Rep. Prog. Phys.*, **68**, pp. 1479-1539 (2005).
- Rohsenow, W.M.; Hartnett, J.P. and Cho, Y.I. *Handbook of Heat Transfer*, McGraw-Hill, New York, N.Y. (1998).

16. Ergun, S. "Fluid flow through packed column", *Chemical Engineering Progress*, **48**(2), pp. 125-127 (1952).
17. Kaviany, M., *Principles of Heat Transfer in Porous Media*, Springer, New York, N.Y., pp. 33, 46-47, 130, 228-229 (1995).
18. Hadley, G.R. "Thermal conductivity of packed metal powders", *International Journal of Heat and Mass Transfer*, **29**(6), p. 909-919 (1986).
19. Fujieda, S.; Hasegawa, Y.; Fujita, A. and Fukamichi, K. "Thermal transport properties of magnetic refrigerants La($\text{Fe}_{x}\text{Si}_{1-x}$)₁₃ and their hydrides and $\text{Gd}_5\text{Si}_2\text{Ge}_2$ ", *Journal of Applied Physics*, **95**(5), pp. 2429-2431 (2004).
20. Nellis, G.F. and Klein, S.A. "Regenerative heat exchangers with significant entrained fluid heat capacity", *International Journal of Heat and Mass Transfer*, **49**, pp.329-340 (2006).
21. Test, F.L. "Laminar flow: Heat transfer and fluid flow for liquids with a temperature dependent viscosity", *J. Heat Transfer*, **90**, p. 385, (1968).

